

令和 6 年 12 月 27 日
経 済 産 業 省

安定供給確保計画の認定取消について

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第 9 条の規定により認定した半導体の安定供給確保計画について、同法第 9 条の第 4 項の規定に適合しないものとなったと認められることから、同法第 11 条の第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、当該認定を取り消しましたので、取消の理由とともに別紙のとおり公表します。

以上

(別紙)

認定を取り消した安定供給確保計画

事業者名	代表者名	供給確保計画 認定番号	取消日	取消の理由
住友電気工業 株式会社	井上 治	2023 半導体 第5号—1	令和6年 12月2 7日	短中期的な事業環境の変化、関 連技術進展の加速化などによ り、当初計画の事業の継続が困 難となっているため

【認定供給確保計画の概要】

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体部素材（SiC ウエハ）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
SiC ウエハの国内生産能力強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1．生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：伊丹市（兵庫県）、高岡市（富山県）
 - ・主要製品：SiC ウエハ（基板・エピタキシャル）

	生産場所	供給開始	生産能力
SiC ウエハ （基板）	伊丹市	2027 年 10 月	6 万枚/年（6 インチ換算）
	高岡市		
SiC ウエハ （エピタキシャル）	伊丹市	2027 年 10 月	12 万枚/年（6 インチ換算）

（※）供給開始の日から 10 年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額：300 億円（最大助成額：100 億円）
- 希望する支援措置
助成金交付